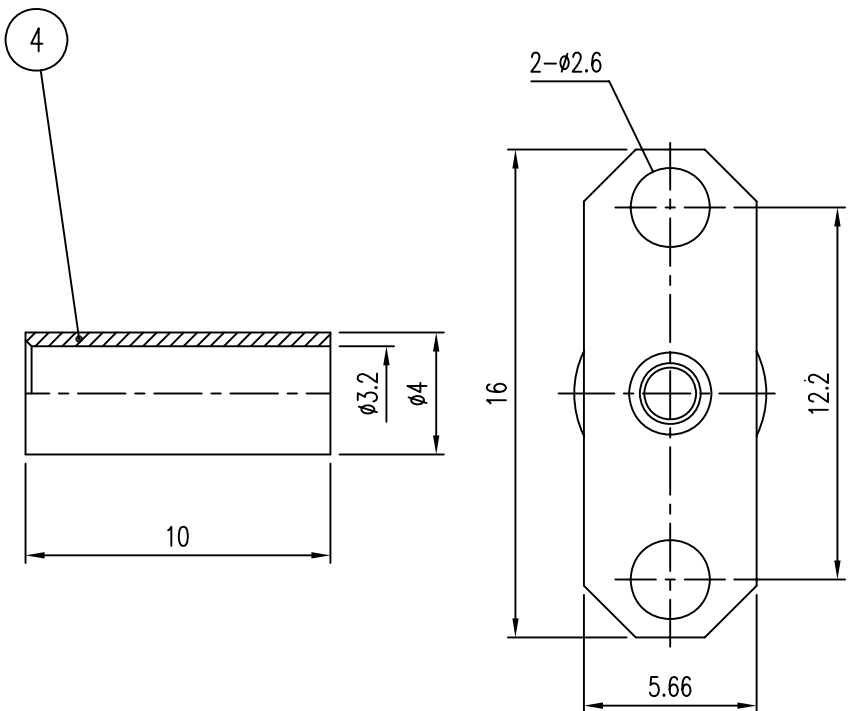
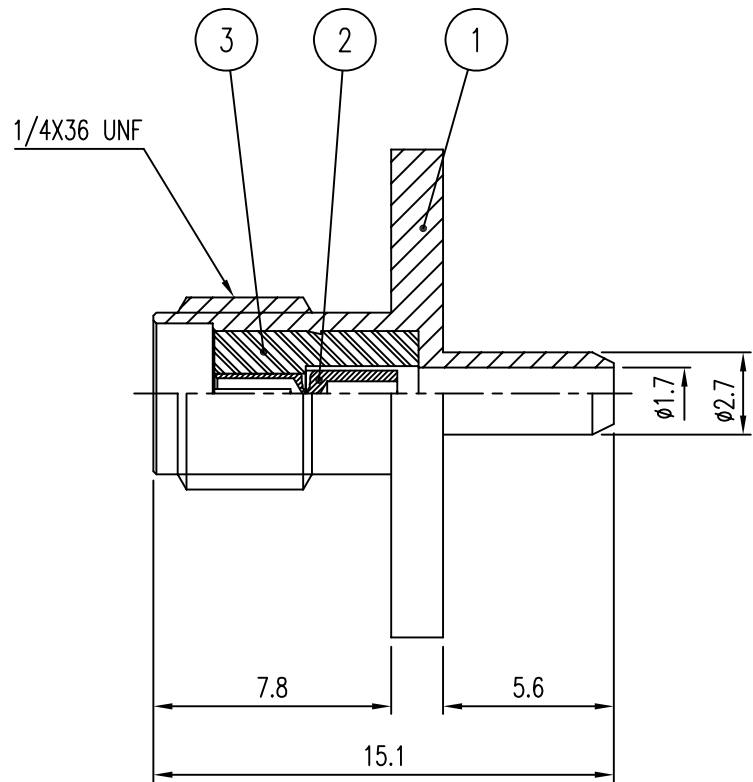


가공 ST											수 정 내 용				
											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)											1	(실변No.201806-0001) 조립성 개선으로 인한 배나 납시배를 추가 및 배아탕 표준화	은선영	김인철	2018. 06. 04.
ST(개선)											2	(실변No.202203-0008) HPE 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	은선영	김선호	2022. 03. 15.



4	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN00197-N/1 (H2014)
2	3	FERRULE	1	MBsBD Gold Plate	DFE00034-5/1 DFE00031-5/1 (F2002)
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate DCT00141-5/1 (E2014)
1	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate DBD00195-5/1 (D2091)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일		2004. 5. 14.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
소수 각도 분수		승인					
재질		검도					
열처리		제도				도명	
보호피막처리		작성부서		연 구 소		도번	
		적도 4/1		단위 mm		중량	
						A4	
						CN00146-7/1	
						K314-364-000	

